

TTB05xx-1T 变压器



RoHS



产品特点

- 小型 SMD 封装
- 隔离电压 1650VDC
- 工作温度范围: -40°C to $+125^{\circ}\text{C}$
- 符合 EN62368 认证要求

TTB05xx-1T 变压器原副边隔离电压 1650VDC, 允许工作温度 -40°C to $+125^{\circ}\text{C}$, 搭配我司 IC SCM1201ATA 设计, 用于 5VDC 输入, 输出需求功率不大于 1W 的电气隔离场景, 如: 纯数字电路, 模拟采集电路, 数据交换电路。

选型表

产品型号	输入电压 (VDC)	输出电压 (VDC)	输出电流 (mA) Max.	功率 (W)
	标称值 (范围值)			
TTB0503-1T	5 (4.5-5.5)	3.3	303	1
TTB0505-1T		5	200	1
TTB0509-1T		9	111	1

注: 变压器脚位及相位点参见相位图。

通用特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
感值 (L) ①	引脚 1-3	3.3V 输出	--	933	--	μ H
		5V 输出	--	832	--	
		9V 输出	--	737	--	
	引脚 6-4	3.3V 输出	--	564	--	
		5V 输出	--	1039	--	
		9V 输出	--	2768	--	
直流阻抗 (DCR)	引脚 1-3	3.3V 输出	--	0.66	--	Ω
		5V 输出	--	0.63	--	
		9V 输出	--	0.60	--	
	引脚 6-4	3.3V 输出	--	0.59	--	
		5V 输出	--	0.77	--	
		9V 输出	--	1.3	--	
隔离电压	初级-次级, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA		1650	--	--	VDC
隔离电容	初级-次级, 100KHz/0.1V		--	20	--	pF
存储湿度			--	--	95	%RH
工作温度②			-40	--	+125	$^{\circ}$ C
存储温度③			-55	--	+125	
回流焊温度④			峰值温度 Tc≤245℃, 217℃ 以上时间最大为 60 s			

注: ①测试条件: 100kHz, 0.1V;

②变压器表面温度 (环境温度加上温升) 需维持在工作温度范围以内;

③变压器单体存储温度;

④回流焊次数建议不超过 2 次, 实际应用请参考 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 标准。

物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94 V-0)
封装尺寸	6.50 x 8.80 x 3.60mm
重量	0.3g(Typ.)
冷却方式	自然空冷

物料认证

物料	UL 号
线材	E234867
骨架	E150608
凡立水	E317427

相位图

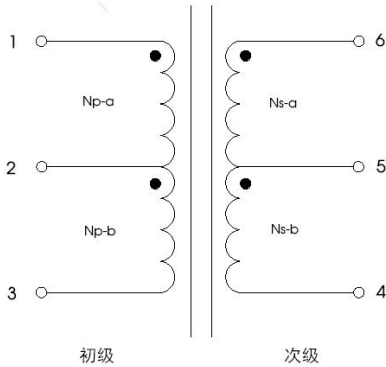


图 1

圈比(Np: Ns)		
输出电压(VDC)	Np-a: Ns-a	Np-b: Ns-b
5	1: 1.1 (Typ.)	
3	1.29: 1 (Typ.)	
9	1: 1.94 (Typ.)	

应用电路

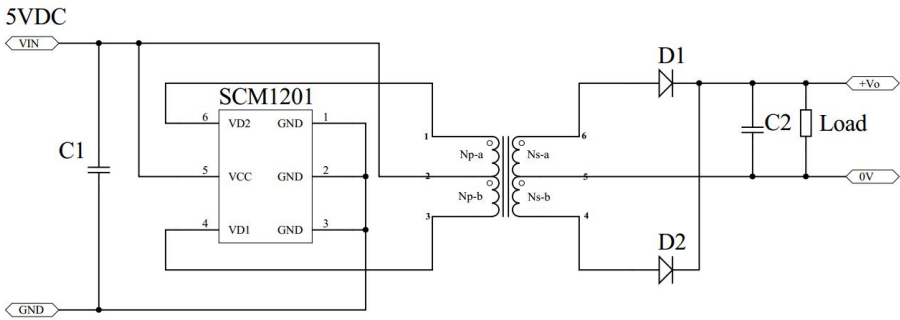


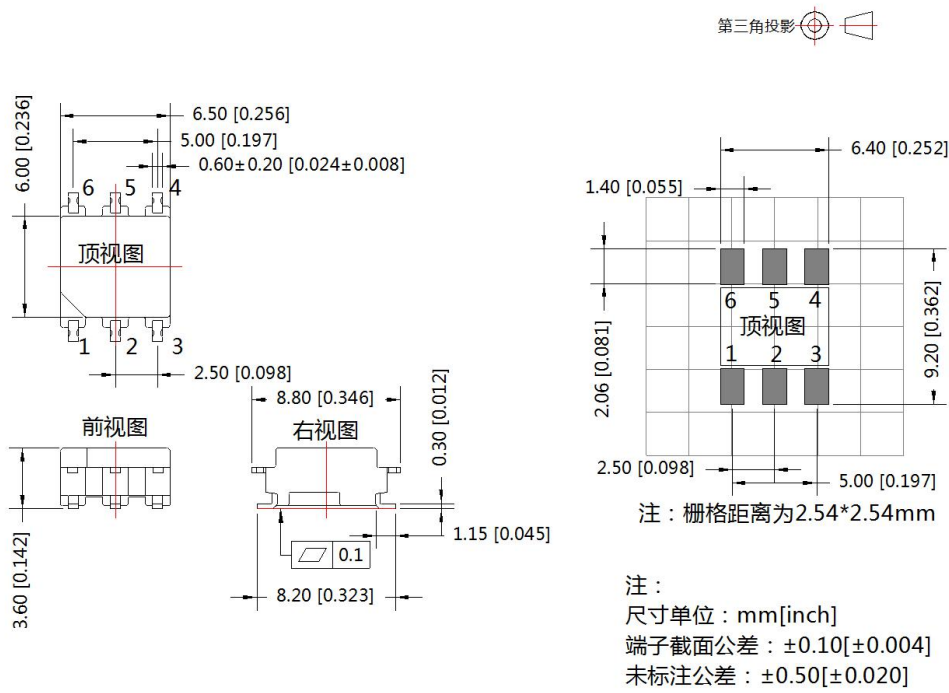
图 2

表 1 推荐参数

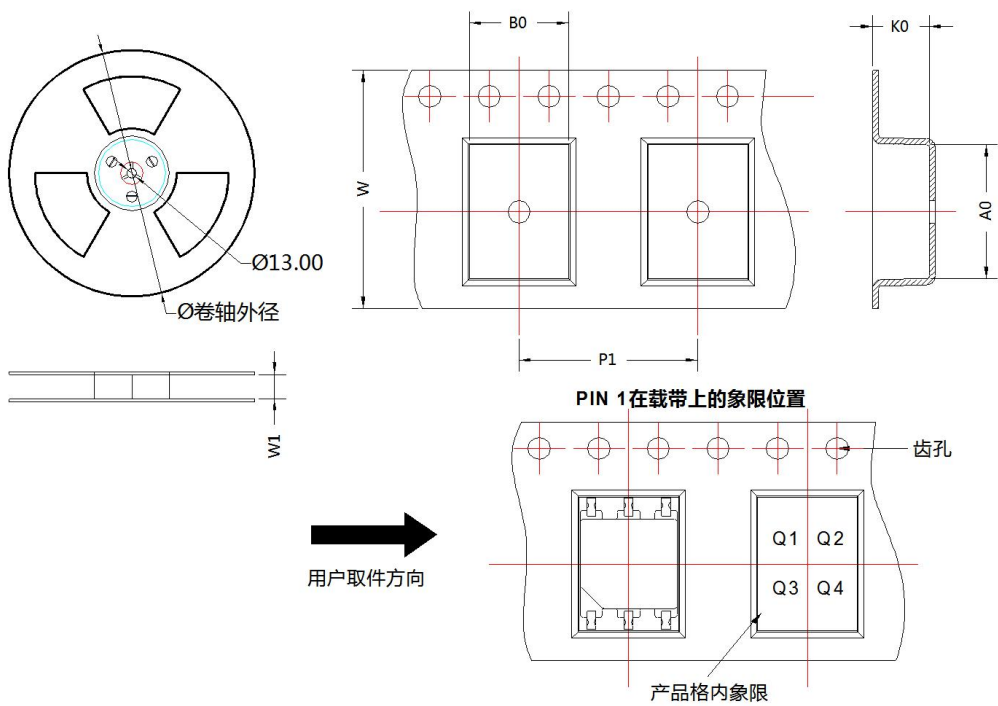
IC	SCM1201ATA
C1	1μF/16V
C2	1μF/16V
D1	40V/400mA
D2	40V/400mA

注：
1、若要求进一步减少输入输出纹波，可根据需要适当加大 C1、C2，且电容位置要靠近产品的引脚端；
2、为了确保该模块能够高效可靠地工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的 1%。若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个电阻(电阻消耗功率与实际使用功率之和大于等于 1%的额定功率)。

外观尺寸、建议印刷版图



载带包装示意图



器件型号	封装类型	Pin	SPQ	卷轴外径 (mm)	卷轴宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
TTB_-1T	SMD	6	1000	330.0	16.4	9.00	6.70	3.80	12.00	16	Q3

注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，卷盘包装包编号：58200077；
2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%\text{RH}$ ，100kHz 和 100mV 下测得；
3. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
4. 我司可提供其他匝比的变压器定制，具体情况可直接与我司技术人员联系；
5. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn